

第 11 回 SSIS-NEDIA 関西シンポジウム開催案内

2024 年 6 月

一般社団法人 半導体産業人協会 関西地区委員長
一般社団法人 日本電子デバイス産業協会 関西 NEDIA 代表

第 11 回 SSIS-NEDIA 関西シンポジウム

「新たなステージに入った AI とその進展を支える半導体」

SSIS-NEDIA 関西シンポジウム は、2014 年よりスタートし、第 1 回の「電子デバイスの新たな挑戦」を皮切りに昨年の第 10 回「アフターコロナ新時代において 100 兆円ビジネスへ向けて再始動する半導体市場」まで、時機に対応した電子デバイスにおけるトピックスをテーマとして講演・議論及び交流会を開催してきました。

第 11 回となります今年も、生成 AI に代表されるように、近年急速な発展を遂げ人間社会に大きな変革と影響をもたらしている AI に関して「新たなステージに入った AI とその進展を支える半導体」をテーマとして、この分野でそれぞれご活躍の 3 人の講師をお招きしてご講演いただきます。

新型コロナウイルス感染防止の観点から一時期中止していましたが交流会につきましても昨年より再会し、引き続き今年も実施致します。なお、会場は昨年までとは異なり、大阪市西区靱（うづぼ）本町にあります大阪科学技術センターにて開催いたします。

大変貴重な機会ですので皆様多数のご参加をお待ち申し上げます。

開催日時：2024 年 8 月 29 日（木）13:00～18:30

開催会場：大阪科学技術センター 7F 701 号室 および 7F レストラン

大阪市西区靱本町 1 丁目 8-4 <http://www.ostec.or.jp/>

主催：一般社団法人 半導体産業人協会（SSIS）

一般社団法人 日本電子デバイス産業協会（NEDIA）

セミナー参加費：SSIS 会員 NEDIA 会員：3,000 円、非会員：6,000 円、学生：無料

交流会参加費：6,000 円

*参加費は当日受付にてお支払い下さい。

■「プログラム」

司会：SSIS 理事・関西地区委員長

井上道弘 氏

13:00 - 13:10 開会の挨拶 SSIS 理事長

野澤 滋為 氏

13:10 - 13:20 ご来賓挨拶 近畿経済産業局(予定)

13:20 - 14:20 講演 1 「AI が牽引して成長する半導体市場」

(株)産業タイムズ社 大阪支社長 電子デバイス産業新聞 副編集長 中村 剛 氏

14:20 - 15:20 講演2 「AI 半導体と AI チップ設計拠点」
産業技術総合研究所 招聘研究員 内山邦男 氏

15:20 - 15:35 休憩

15:35 - 16:35 講演3 「エッジ AI の実応用 :
近接覚センサを用いた高速ロボットマニピュレーション」
大阪大学基礎工学研究科システム創成専攻・助教
株Thinker 取締役 小山佳祐 氏

16:35 - 16:45 閉会の挨拶 NEDIA 代表理事・会長 齋藤 昇三 氏

■ 「交流会」

17:00 - 18:30 7F レストラン

お申込み :

以下のフォーマットにご記入の上、

一般社団法人半導体産業人協会 (SSIS) 事務局 Email : info@ssis.or.jp または

一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)事務局 Email : info@nedia.or.jp)

までメールにてご連絡ください。確認後、メール返信させていただきます。

申込締切 : 8月20日(火) (定員80名に達し次第締め切らせていただきます)

-----第11回 SSIS-NEDIA 関西シンポジウム参加申込-----

会社・団体名 :

部署・ご役職 :

氏名 :

連絡先 :

会員確認 : SSIS 会員・NEDIA 会員・非会員・学生 (該当するものを残してください)

交流会参加確認 : 参加 不参加 (該当するものを残してください)
